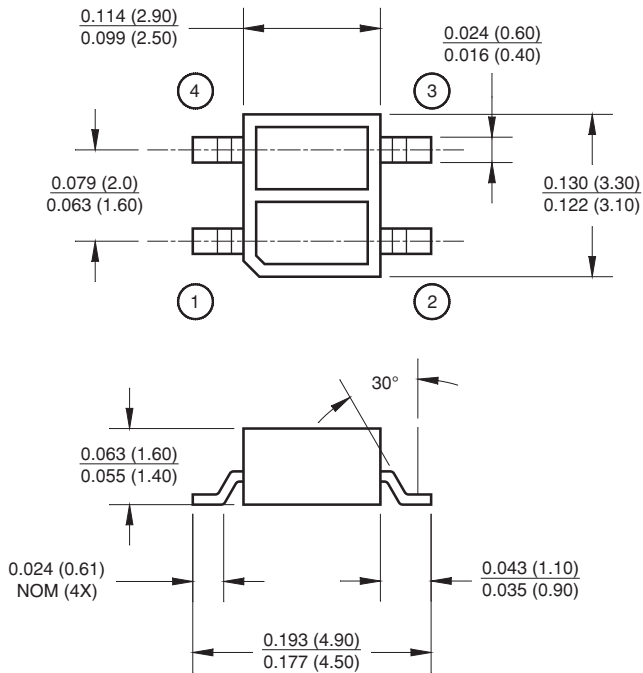


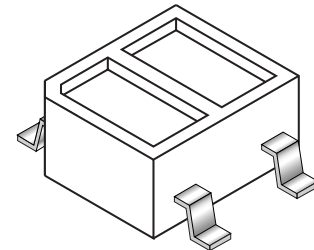
**PACKAGE DIMENSIONS**



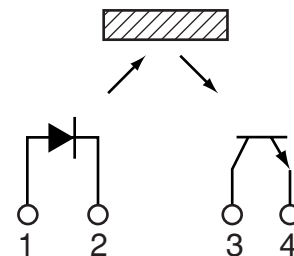
PIN 1 ANODE      PIN 3 COLLECTOR  
PIN 2 CATHODE    PIN 4 EMITTER

**NOTES:**

1. Dimensions for all drawings are in inches (millimeters).
2. Tolerance of  $\pm .010$  (.25) on all non-nominal dimensions



**SCHEMATIC**



**FEATURES**

- Phototransistor output
- Tape and reel packaging
- No contact surface sensing
- Miniature package
- Lead form style: Gull Wing

**ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Rating	Units
Operating Temperature	$T_{OPR}$	-25 to +85	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature	$T_{STG}$	-30 to +100	$^\circ\text{C}$
Soldering Temperature (Iron) <sup>(2,3,4)</sup>	$T_{SOL-I}$	240 for 5 sec	$^\circ\text{C}$
Soldering Temperature (Flow) <sup>(2,3)</sup>	$T_{SOL-F}$	260 for 10 sec	$^\circ\text{C}$
<b>EMITTER</b>			
Continuous Forward Current	$I_F$	50	mA
Reverse Voltage	$V_R$	5	V
Peak Forward Current <sup>(5)</sup>	$I_{FP}$	1	mA
Power Dissipation <sup>(1)</sup>	$P_D$	75	mW
<b>SENSOR</b>			
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	30	V
Emitter-Collector Voltage	$V_{ECO}$	5	V
Collector Current	$I_C$	20	mA
Power Dissipation <sup>(1)</sup>	$P_D$	50	mW

**ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified)

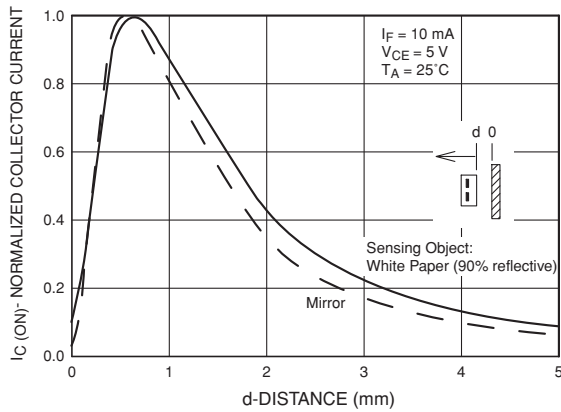
PARAMETER	TEST CONDITIONS	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNITS
<b>INPUT DIODE</b>						
Forward Voltage	$I_F = 20\text{ mA}$	$V_F$	—	1.2	1.6	V
Reverse Leakage Current	$V_R = 5\text{ V}$	$I_R$	—	—	10	$\mu\text{A}$
Peak Emission Wavelength	$I_F = 20\text{ mA}$	$\lambda_{PE}$	—	940	—	nm
<b>OUTPUT TRANSISTOR</b>						
Collector-Emitter Dark Current	$V_{CE} = 20\text{ V}, I_F = 0\text{ mA}$	$I_D$	—	—	100	nA
<b>COUPLED</b>						
On-State Collector Current	$I_F = 20\text{ mA}, V_{CE} = 5\text{ V}$	$I_{C(ON)}$	0.15	0.40	—	mA
Saturation Voltage		$V_{CE(SAT)}$	—	—	0.3	V
Rise Time	$V_{CC} = 5\text{ V}, I_{C(ON)} = 100\ \mu\text{A}, R_L = 1\text{K}\Omega$	$t_r$	—	20	—	$\mu\text{s}$
Fall Time		$t_f$	—	20	—	

**NOTES:**

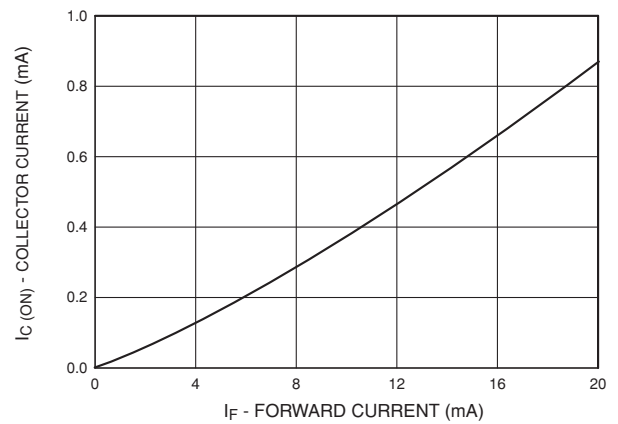
1. Derate power dissipation linearly 1.33 mW/ $^\circ\text{C}$  above 25 $^\circ\text{C}$ .
2. RMA flux is recommended.
3. Methanol or isopropyl alcohols are recommended as cleaning agents.
4. Soldering iron 1/16" (1.6mm) from housing.
5. Pulse conditions:  $t_p = 100\ \mu\text{s}; T = 10\text{ ms}$ .

**TYPICAL PERFORMANCE CURVES**

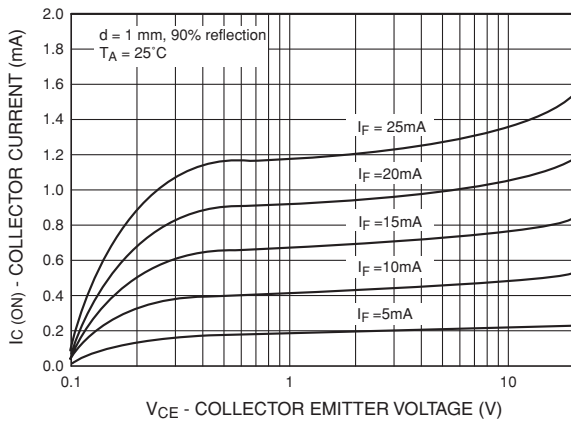
**Fig. 1 Normalized Collector Current vs. Distance between device and reflector**



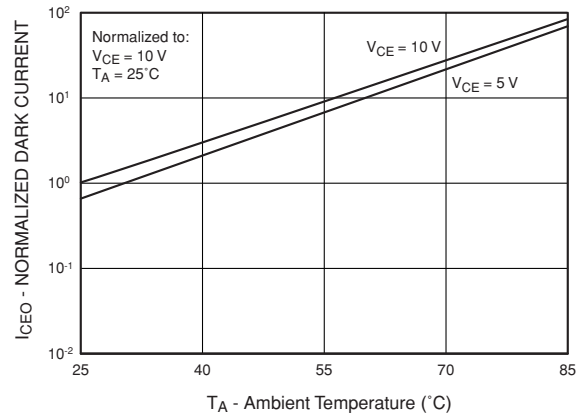
**Fig. 2 Collector Current vs. Forward Current**



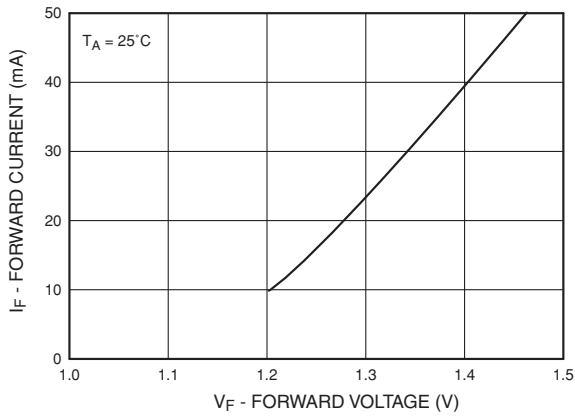
**Fig. 3 Collector Current vs. Collector to Emitter Voltage**



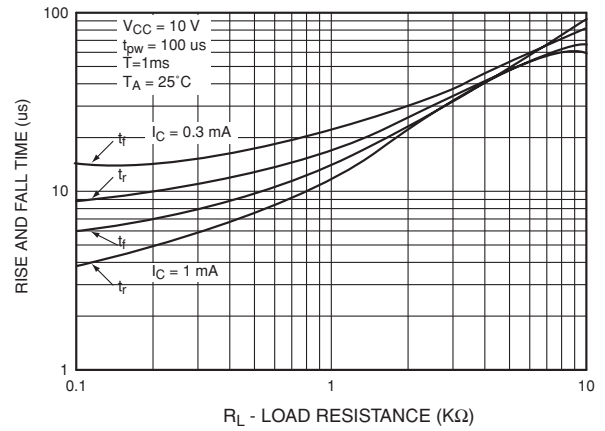
**Fig. 4 Collector Emitter Dark Current (Normalized) vs. Ambient Temperature**



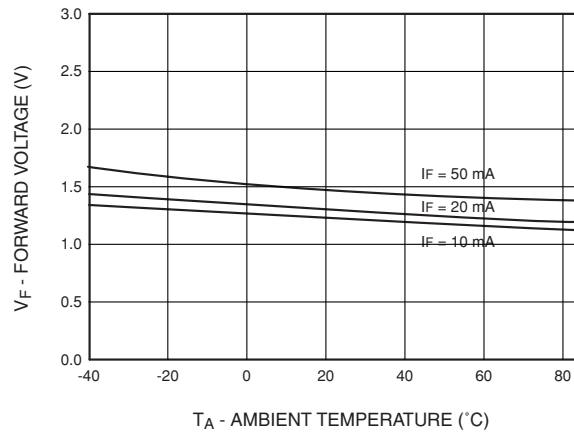
**Fig. 5 Forward Current vs. Forward Voltage**



**Fig. 6 Rise and Fall Time vs. Load Resistance**



**Fig. 7 Forward Voltage vs. Ambient Temperature**



### DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

### LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, and (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in a significant injury of the user.
2. A critical component in any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.